

Aéronautique
Défense
Ferroviaire

Amphenol Air LB, spécialiste des systèmes d'interconnexion électriques et optiques, ainsi que des accessoires de câblage et d'attachement, étend son domaine de compétences à l'Electronic Packaging, en offrant des solutions combinant composants passifs et connectique dans un boîtier intégré.

Electronic packaging : pourquoi ?

Intégrer des composants électroniques dans des systèmes d'interconnexion tout en simplifiant votre architecture.

Avantages :

- Optimisation de l'espace nécessaire (design) -> **Gain de place**
- Temps d'intégration réduit -> **Gain de temps**
- Une référence et un fournisseur uniques à gérer -> **Simplification de la supply chain**
- **Solutions stables et personnalisées**



Votre partenaire en connectique haute performance et systèmes d'attachement



Amphenol Air LB
Your Satisfaction. Everyday. Everywhere.



Service Clients - 2 rue Clément ADER, Zac de Wé - 08110 Carignan - FRANCE



Aéronautique
Défense
Ferroviaire

QUELQUES EXEMPLES D'ELECTRONIC PACKAGING PASSIF



Boîtier de distribution d'alimentation électrique et de données pour système IFE en composite métallisé équipé de modules SIM EN4165 et intégrant un circuit imprimé multi-couches.



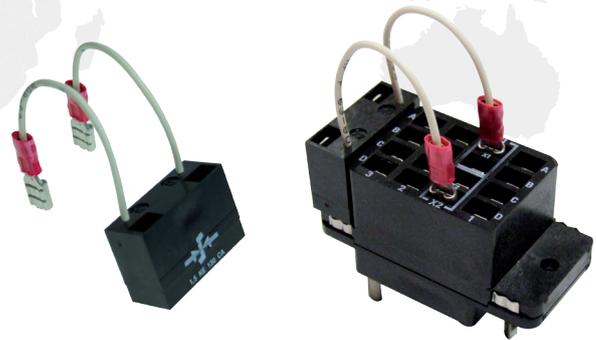
Mini MRP

Boîte composite ou métallique ARINC 836 / Mini MRP équipée d'une interface à plusieurs cavités dérivée de la norme EN4165, acceptant tous les types de modules (optiques, électriques), notamment pour de la connectique MT.



Modules porte-composants ou à composants insérés

Modules offrant des connexions modulaires à très haute densité de câblage et des performances très élevées. Ils peuvent être constitués d'une partie connexion à jonction rapide étanche et d'un boîtier porte-composants.



Blocs écrêteurs

Bloc avec diode intégrée se fixant sur un socle de relais.

Votre partenaire en connectique haute performance et systèmes d'attachement

